第3章 結果

3.1 プランビュー観察

3.1.1 (100) 表面のステップ - テラス構造観察

・<u>AFM 観察</u>

図 3.1 に熱処理前の無添加単結晶試料の(100)表面の AFM 像の一例、および像中の A-B 間、C-D 間の領域における高さプロファイルを示す。A-B 間の領域では単結晶表面は nm オーダーの凹凸 を有していた。また、C-D 間の領域に示されるような数 nm 程度の高さの突起物が観察された。 このように、熱処理前の試料の(100)表面には明瞭なステップーテラス構造は認められない。

図 3.2 に大気中で 1000℃、2 時間の熱処理を施した無添加単結晶試料の(100)表面の AFM 像、 および像中の A·B 間、C·D 間の領域における高さプロファイルを示す。プロファイルからは、原 子レベルで平坦なテラスとステップが認められ、熱処理後の試料の(100)表面には明瞭なステップ ーテラス構造が形成されていることが観察された。表面には A·B 間のプロファイルに示されるよ うな 0.4nm 高さのステップと、C·D 間のプロファイルに示されるような 0.2nm 高さのステップ が観察された。支配的なステップ高さは 0.4nm であった。

・<u>HRTEM 観察</u>

図 3.3(a)、(b)に熱処理前のプランビュー観察用 TEM 試料の TEM 明視野像、および大気中で 1000℃、2 時間の熱処理を施した TEM 試料の(100)表面の TEM 明視野像を示す。熱処理後の試 料には、矢印で示されるような線上のコントラストが観察される。これらのコントラストは熱処 理によって(100)表面に形成されたステップのエッジであると考えられる。図 3.4 にこのコントラ ストの一部の HRTEM 像および観察領域から得られた電子線回折図形を示す。電子線回折図形か らステップのエッジは[010]および[001]方向に観察されることが明らかとなった。

・<u>HAADF-STEM 観察</u>

図 3.5(a)に同様の試料の HAADF-STEM 像を示す。像中にはコントラストの異なる領域が観察 される。像中に長方形で示される領域のコントラスト強度の平均値のプロファイルを図 3.5(b)に 示す。コントラストは、プロファイル中に矢印で示したような、強度が一定の領域を有する階段 状となることが認められた。HAADF STEM 像では試料の厚い領域のコントラストは強く、薄い 領域のコントラストは弱く観察されるため、コントラストが一定の領域はそれぞれテラスに対応 し、コントラストが不連続的に変化する領域はステップに対応すると考えられる。ステップは HRTEM で観察されたものと同様に[010]および[001]方向に観察された。



おける高さプロファイル



図 3.2: 大気中で 1000℃、2 時間の熱処理を施した SrTiO₃ 単結晶基板の(100)表面の AFM 像 および像中の A-B、C-D 間における高さプロファイル



図 3.3: (a) 熱処理前の TEM 試料の TEM 明視野像 (b) 大気中で 1000℃、2 時間の熱処理を施した TEM 試料の TEM 明視野像⁴⁶





図 3.4: 大気中で 1000℃、2 時間の熱処理を施した TEM 試料の HRTEM 像



図 3.5: (a) 大気中で 1000℃、2 時間の熱処理を施した TEM 試料の HAADF-STEM 像 (b) (a)中の長方形で示される領域のコントラスト強度プロファイル

<u>HAADF-STEM 法によるステップの高分解能観察</u>

図 3.6(a)にステップのエッジの一部を拡大してスキャンした HAADF-STEM 像を示す。コント ラストの強い領域が上段のテラス、コントラストの弱い領域が下段のテラスに対応する。図 3.6(b) に像中に水色の長方形で示される領域のコントラスト強度の平均値のプロファイルを示す。像中 に矢印で示される C-D 間の領域でコントラスト強度がなだらかに変化しているのが認められる。 コントラストが変化する領域はおよそ単位格子 6 つ分の幅を有していた。これは、ステップのエ ッジ面が直角ではなく、傾きを有している可能性があることを示唆している。また、像中に黄色 の長方形で表わされる領域において、上段のテラスのコントラスト強度の平均値と下段のテラス のコントラスト強度の平均値を比較したところ、その比はおよそ 1.4 であった。

次に上段と下段のテラスのコントラスト強度比からステップ高さを見積もるために、像シミュ レーションを行った。図 3.7(a)にステップ構造の模式図を示す。上段と下段のテラスのコントラ スト強度比は、試料の厚さ(t)とステップの高さ(b)に依存する。図 3.7(a)に示すように、試料の厚 さ(t)は下段のテラスの領域を基準とし、様々に厚さを変化させたモデルを作成した。次に、それ ぞれの厚さに対しステップの高さ(b)を変化させたモデルを作成した。これらのモデルにおいて像 シミュレーションを行い、上段のテラスと下段のテラスの強度比を求めた。図 3.7 (b)、(c)、(d) に得られた結果を示す。グラフの縦軸は、上段と下段のテラスのコントラスト強度比であり、横 軸は試料の厚さを表す。グラフ中のプロットは試料の厚さに対するコントラスト強度比であり、横 つ分の高さの時(図 3.7 (b)中の■のプロット)、試料の厚さが 40Åであれば、上段と下段のテラス のコントラスト強度比は実験値に近いおよそ 1.4 となる。図 3.6(a)で観察されるステップ高さが 図 3.2 の AFM 像において観察されたように、単位格子1つ分もしくは単位格子の半分の高さで ある場合、試料の厚さは 1nm 以下であると考えられる。すなわち、単位格子1または2つ分の厚 さと考えられるが、この厚さで安定な結晶構造を保っているとは考えにくい。したがって、観察 されたステップは単位格子数個分の高さを有していると考えられる。

図 3.8 にプランビュー観察用試料の模式図を示す。バックシニング法により作成した試料であ るので、(100)表面の裏側にはディンリング処理により急な傾きがついた領域が存在すると考えら れる。図 3.9 に裏面の一部を観察した AFM 像および高さプロファイルを示す。プロファイルに 示されるように、傾きを持つ表面では数 nm の高さのステップが観察された。AFM 像で観察され たステップ高さは HAADF-STEM 像のコントラスト強度比から予測されるステップ高さに近い ため、HAADF-STEM 像では試料裏面のステップを観察していたものと考えられる。



図 3.6 : (a) ステップのエッジ近傍の HAADF-STEM 像 (b) (a)中の長方形で示される領域のコントラスト強度プロファイル



図 3.7: HAADF-STEM 像のコントラスト強度のシミュレーション

(a) ステップの構造の模式図

(b) (c) (d) 試料の厚さに対する上段と下段のテラスのコントラスト強度比



図 3.8: プランビュー観察用試料の模式図



図 3.9: プランビュー観察用試料の研磨側の AFM 像および像中の A-B 間の高さプロファイル

3.1.2 TEM 試料の膜端における端面の観察

・<u>HRTEM 観察</u>

図 3.3(b)において、熱処理後の試料の膜端は特定の方向にファセットしていることが認められる。 図 3.10 に膜端の TEM 明視野像および電子線回折図形を示す。膜端は矩形にファセットしており、 端面は主に{100}面で構成されているのが認められた。図 3.11 に膜端の一部の HRTEM 像を示す。 {100}面の他に、矢印で示した領域に{110}面にファセットした端面が認められた。図 3.12 に異な る領域の膜端の TEM 明視野像および膜端の HRTEM 像を示す。この領域は A および B で示され る二種類の端面で構成されており、電子線回折図形から、それぞれ{110}面および{100}面であるこ とが明らかとなった。その他の領域においても、膜端の端面は{100}面および{110}面から構成され ていた。この結果は、他の低指数面に比べて{100}面および{110}面の安定性が特に高いことを示唆 している。

図 3.13 に 10 時間の熱処理を施した TEM 試料の膜端の明視野像および膜端の HRTEM 像を示 す。膜端は矩形にファセットしており、端面は主に{100}面で構成されているのが認められた。他 の領域においても支配的な端面は{100}面であった。しかしながら、HRTEM 像に示されるように 矩形の角には、ほとんどの領域で{110}面の端面が認められた。

これらの観察から、熱処理後の試料の端面には安定な{100}面の他に、準安定な{110}面が存在する ことが明らかとなった。この結果は、表面のステップ構造においても短時間の熱処理ではステッ プのエッジ面が{110}面で構成されている可能性を示唆するものである。



● [100] 図 3.10:プランビュー観察用試料の膜端の TEM 明視野像





図 3.12: プランビュー観察用試料の膜端の(a) TEM 明視野像 (b) HRTEM 像



図 3.13:10 時間熱処理を施した試料の膜端の(a) TEM 明視野像 (b) HRTEM 像

・<u>HAADF-STEM 観察</u>

次に膜端近傍の領域を HAADF-STEM 法を用いて観察した。図 3.14 に試料の膜端近傍の HAADF-STEM 像とバルクの一部を拡大した像を示す。像中には2種類のコントラストが観察さ れる。HAADF-STEM 像の原子カラムのコントラストは原子番号 Z のおよそ2 乗に比例するため、 像中の明るいカラムが Sr(Z=38)カラム、比較的暗いカラムが Ti(Z=22)-O(Z=8)カラムに対応する。

膜端には{100}面の端面と、四角で示した領域に、傾きをもった端面が認められる。これらの端 面について、より詳細な観察を行った。図 3.15(a)に{100}面の端面を拡大してスキャンした HAADF-STEM 像を示す。膜端には図中に矢印で示すように、弱いコントラストのカラムが周期 的に配列しているのが認められた。像中に四角で示される領域のコントラスト強度プロファイル を図 3.15(b)に示す。プロファイル中にはコントラストの強い Sr のカラムとコントラストの弱い Ti-O のカラムが周期的に配列しているのが認められ、この周期性から、試料の膜端には Ti-O の カラムが配列しているものと考えられる。従って、端面の{100}面は TiO₂ 原子層で終端している と考えられる。

図 3.16 に傾きを持った端面を拡大してスキャンした HAADF-STEM 像を示す。像中に示される ように傾きをもった端面は{100}面と{110}面で構成された階段状の構造になっていた。



図 3.14: プランビュー観察用試料の膜端の HAADF-STEM 像



図 3.15 : 膜端の{100}面の端面の HAADF-STEM 像

図 3.16: 膜端の傾きをもった端面の HAADF-STEM 像

図 3.16 に示される構造は、端面に形成されたステップを断面方向から観察した像に対応すると考 えられ、ステップのエッジ面は{110}面で構成されていることが示唆される。これは、図 3.6 にお いて、ステップ近傍で HAADF-STEM 像のコントラスト強度がなだらかに変化していることと対 応している。以上より、ステップのエッジ面は{110}面で構成されている可能性があること示唆さ れた。

.

3.2 クロスセクション観察

3.2.1 (100) 表面のクロスセクション観察

・<u>AFM 観察</u>

図 3.17 に大気中で 1000℃20 時間の熱処理を施した無添加単結晶試料の(100)表面の AFM 像お よび像中の A-B 間の高さプロファイルを示す。ステップーテラス構造が認められ、ステップ高さ はおよそ 0.8nm であった。表面には他に、1~2nm 程度の高さのステップが認められた。これら のステップ高さは、SrTiO₃の格子定数の数個分に相当するため、バンチングステップが形成され ていると考えられる。また、過去の研究で報告されているような表面上の析出物は認められなか った。

・<u>HRTEM 観察</u>

図 3.18 に同様の試料の(100)表面のクロスセクション HRTEM 像の一例を示す。矢印で示した 端面が(100)表面である。原子レベルで平坦な表面が形成されているのが認められる。図 3.19 に、 表面近傍の領域から得られた電子線回折図形を示す。過去の研究で報告されているような構造の 異なる第二相が表面近傍領域に形成されている場合、SrTiO₈から得られるスポット以外のスポッ トが電子線回折図形に現れるはずである。しかしながら、図に示されるように、回折図形には SrTiO₈から得られるスポットのみ観察されたため、表面近傍の領域における構造の異なる第二相 形成を示唆する結果は得られなかった。

・<u>HAADF-STEM 観察</u>

図 3.20(a)に(100)表面のクロスセクション HAADF-STEM 像の一例を示す。矢印で示した端面 が(100)表面である。HRTEM 像と同様に原子レベルで平坦な表面が形成されているのが認められ る。図 3.20(b)に(100)表面近傍の領域をさらに拡大してスキャンした HAADF-STEM 像を示す。 表面近傍の領域では、原子カラムのコントラストの減少は見られるものの、大きな構造の変化は 認められなかった。

図 3.17: 大気中で 1000℃、20 時間の熱処理を施した SrTiO3 単結晶基板の(100)表面の AFM 像および像中の A-B 間における高さプロファイル

O [010]

図 3.18: 大気中で 1000℃、20 時間の熱処理を施した SrTiO₃ 単結晶基板の(100)表面のクロス セクション HRTEM 像

図 3.19: (100)表面近傍から得れらた電子線回折図形

・ EDS および EELS を用いた組成分析

次に、EDS および EELS を用いて、表面近傍の領域の組成分析を行った。図 3.21(a)、(b)に試料の(100)表面から深さ方向に 5nm 離れた領域と、表面から深さ方向に 100nm 程度離れたバルク 領域から得られた EDS スペクトルを示す。スペクトルのピークには同定された元素名を記してあ る。二つのスペクトルにおける Sr と Ti のピーク強度を比較すると、表面近傍の領域では Sr と Ti のピーク強度がほぼ同程度であるのに対し、バルク領域では Sr のピーク強度が Ti のピーク強 度に対して大きいことが認められる。ピーク強度から定量分析を行い、Sr と Ti の組成比を求め たところ、表面近傍の領域ではバルク領域に比べ、Sr/Ti 比がおよそ 40%程度減少していること が明らかとなった。さらに、試料の(100)表面から深さ方向におよそ 5nm 間隔で EDS 分析を行い、 それぞれの領域での Sr と Ti の組成比を求めた。図 3.22 に測定結果を示す。横軸は(100)表面か らの深さであり、縦軸は Sr/Ti 比である。表面から離れたバルク領域では Sr/Ti 比はほぼ一定であ るのに対し、表面から 20nm 程度の領域から Sr/Ti 比の減少が認められ、表面に近い領域ほど Sr/Ti 比の減少が大きいことが明らかとなった。

図 3.23(a)、(b)に試料の(100)表面から 5nm 離れた領域と、100nm 離れたバルク領域から得られた、酸素 K 吸収端近傍の EELS スペクトルを示す。バルク領域から得られたスペクトルには A,B,C の3つのピークが観察されるのに対し、表面近傍の領域から得られたスペクトルには、矢 印で示すように、B のピーク強度が減少していることが認められる。このようなピーク強度の減 少は、EDS 分析で明らかとなった表面近傍の領域の組成変化に起因しているものと考えられる。

SrTiO₈の酸素 K 吸収端近傍の EELS スペクトル形状は、空孔が導入されることによって変化 することがこれまでの研究で報告されている。Mizoguchi らが、空孔を導入した SrTiO₈の酸素 K 吸収端近傍の EELS スペクトルを第一原理計算により計算した結果を図 3.24 に示す[71]。それぞ れ計算によって得られた、完全結晶(Bulk)および Sr 空孔、Ti 空孔、O 空孔が導入された SrTiO₈ の酸素 K 吸収端近傍の EELS スペクトル形状である。Bulk のスペクトルに見られる A、B、C の ピークは、本実験で得られた EELS スペクトルの A、B、C、のピークに対応する。図 3.24 にお いて、Sr 空孔が導入された SrTiO₈の酸素 K 吸収端近傍の EELS スペクトルでは、B のピークが 減る傾向が見られている。この傾向は、本実験で表面近傍から得られた EELS スペクトルと傾向 が類似している。従って観察されたピーク形状の変化は、表面近傍の領域で Sr 空孔が導入された ことに起因すると考えられる。また、EDS 分析で、表面近傍の領域における Sr/Ti 比の減少が認 められることも表面近傍の領域で Sr 空孔が導入されたことに起因すると考えられる。

以上より、表面近傍の領域では、多くの Sr 空孔が導入されていることが示唆された。

図 3.21: (100)表面から深さ方向に(a) 5nm (b) 100nm 離れた領域から得られた EDS スペクトル

図 3.23: (100)表面から深さ方向に(a) 5nm および (b) 100nm 離れた領域から得られた酸素 K 吸収 端近傍の EELS スペクトル

3.2.2 表面近傍領域の組成変化に対する熱処理雰囲気、および添加物の効果

次に、熱処理雰囲気を変えた試料で表面近傍の領域の組成分析を行った。図 3.25 にアルゴン水 素中で 1000℃20 時間の熱処理を施した無添加単結晶試料の(100)表面から深さ方向に組成分析を 行った結果を示す。大気中で熱処理を施した試料と同様に表面近傍の領域では Sr/Ti 比がバルク 領域に比べ減少する傾向が認められる。しかしながら、Sr/Ti 比の減少量は最大でバルク領域から 20%程度であり、大気中で熱処理を施した試料に比べ少ない。また、組成が変化している領域は 表面から 60nm 程度であり、大気中で熱処理を施した試料に比べ広い領域で組成変化が認められ た。

さらに、添加物が添加された試料で同様の分析を行った。図 3.26 に Nb が添加された試料で同様の組成分析を行った結果を示す。図 3.26(a)は大気中で熱処理を施した試料の深さ方向の組成分 布、図 3.26(b)はアルゴン水素中で熱処理を施した試料の深さ方向の組成分布である。大気中で熱 処理を施した試料では、最表面数原子層の領域でのみ、Sr/Ti 比が増加しているのが認められる。 一方で、アルゴン水素中で熱処理を施した試料では、最表面からバルク領域にかけて、Sr/Ti 比の 変化は認められなかった。

図 3.27 に Fe が添加された試料で同様の組成分析を行った結果を示す。図 3.27(a)は大気中で熱処 理を施した試料の深さ方向の組成分布、図 3.27(b)はアルゴン水素中で熱処理を施した試料の深さ 方向の組成分布である。大気中で熱処理を施した試料では、表面から数 nm の領域で Sr/Ti 比が 減少しているのが認められるものの、無添加試料に比べバルク組成からの変化が小さいことが認 められた。一方で、アルゴン水素中で熱処理を施した試料では、最表面からバルク領域にかけて、 Sr/Ti 比の変化は認められなかった。

図 3.26: (a) 大気中 および (b) アルゴン水素中で熱処理を施した Nb 添加単結晶基板の (100)表面から深さ方向の領域における Sr/Ti 比

図 3.27: (a) 大気中 および (b) アルゴン水素中で熱処理を施した Fe 添加単結晶基板の (100)表面から深さ方向の領域における Sr/Ti 比

表 3.1 に、表面近傍の領域の組成変化に関して得られた結果をまとめて記す。添加物、および 熱処理雰囲気によって組成変化にこのような違いが生じる原因について、次章で考察する。

	試料	熱処理			表面近傍の組成	
		温度(℃)	時間(h)	雰囲気	Sr/Ti 比の変化の 最大値	変化が認めら れる領域
	無添加	1000	20	大気	-40%	表面~20nm
	無添加	1000	20	アルゴン 水素	-20%	表面~60nm
	Nb*	1000	20	大気	+40%	最表面のみ
	Nb*	1000	20	アルゴン 水素	0%	
4 m 5 ll 6 00 c a	Fe*	1000	20	大気	-10%	表面~5nm
	Fe*	1000	20	アルゴン 水素	0%	

表 3.1:表面近傍の領域の組成分析結果のまとめ

第4章 考察

4.1 空孔形成エネルギーの計算

原子空孔などの点欠陥は熱平衡状態で安定に存在でき、その濃度は温度の上昇あるいは下降に よって増減することが知られている[72]。結晶の表面や粒界近傍の領域では、特に空孔が形成し やすいと考えられており、これまでの研究で、ペロブスカイト酸化物中に熱処理により導入され た空孔が、特異的な特性の起源となることが示唆されている[73][74]。このような理由から、空孔 形成の挙動を調査することの重要性は大きく、SrTiO3中の空孔に関しても、多くの研究が報告さ れている[75]-[80]。本研究においても、表面近傍の領域の組成変化を空孔の形成エネルギーとい う観点から考察した。

以下に SrTiO3 中の空孔の形成エネルギーを第一原理計算を用いて計算した結果を示す。

4.1.1 計算方法

原子空孔を導入するにあたり、最適化された SrTiO₃単位格子を xyz 方向に 3 倍ずつ拡張した 135 原子を含む 3×3×3 スーパーセルを作成した。空孔を導入したスーパーセルは、完全なスー パーセルから 1 原子を取り除くことによって作成した。空孔周囲の構造緩和を考慮するために空 孔から第 3 近接サイトに位置する原子まで構造最適化を行った。カットオフエネルギーは 400eV、 k 点は 2×2×2 とした。

格子欠陥の形成エネルギーは、欠陥を含むスーパーセルのエネルギー*En*(defect)、スーパーセル 中の各構成原子数 Niおよび化学ポテンシャルµiを用いて、

$$E_f = E_T(defect) - \sum_i N_i \mu_i$$

と表される。*Gr*(defect)は、欠陥周囲の原子位置を最適化した後の値を用いた。化合物の欠陥形成 エネルギーは原子の科学ポテンシャルに依存するが、さらに、点欠陥が帯電する場合には電子の 化学ポテンシャル(フェルミエネルギー)にも依存する。空孔の荷電状態をを q とすると、SrTiO₃ 中の空孔の形成エネルギーは

$$E_f = E_T (defect: q) - N_{Sr} \mu_{Sr} - N_{Ti} \mu_{Ti} - N_O \mu_O + q(\varepsilon_F + E_{VBM})$$

と表される。ここで、N_{Sr}、N_{Ti}、N_Oは、スーパーセル中に含まれる Sr、Ti、O の原子数、EvBM は価電子帯上端(Valence Band Maximum)のエネルギー、&Fは VBM を基準にしたときのフェル ミエネルギーである。単独空孔の場合、欠陥を導入していないスーパーセルの総エネルギー *Br*(perfect)を用いることで、

$$E_{T} = E_{T}(defect:q) - \{E_{T}(perfect) - n_{ST}\mu_{ST} - n_{Ti}\mu_{Ti} - n_{O}\mu_{O}\} + q(\varepsilon_{F} + E_{VBM})$$

と表すことができる。ここでは、nsr、nTi、no は単一空孔を導入するためにスーパーセルから取 り除かれた Sr、Ti、O 原子数である。また、q の範囲としてはそれぞれの空孔が中性から完全に イオン化した状態まで考慮した(Sr 空孔(Vsr); -2~0、Ti 空孔(VT); -4~0、O 空孔(Vo); 0~+2)。 このように空孔の形成エネルギーを求めるには、EvBM を求める必要があるが、欠陥がバンド構造を乱れさせるために、欠陥を含んだスーパーセル中の EvBM は完全なスーパーセルとは異なる 値を示すことが知られている。これを補正するためにここでは、「欠陥を含むスーパーセルの欠陥 から最も離れた位置でのポテンシャルは、完全なスーパーセルのポテンシャルと等しい」と仮定 する。複数の原子サイトのポテンシャルを平均化し、欠陥を含むスーパーセルと完全なスーパー セルの平均化されたポテンシャル(Vav)の差を用いると、EvBM は

 $E_{VBM} = E_{VBM}^{perfect} + V_{av}^{defect} + V_{av}^{perfect}$

と表される[81]-[83]。 E^{perfect} は、

 $E_{\nu_{RM}}^{perfect} = E_{\tau}(perfect:0) - E_{\tau}(perfect:+1)$

から求められる。ここで、*B*r(perfect : q)は荷電状態 q の完全なスーパーセルの総エネルギーを示 す。フェルミエネルギー ε F は、バンドギャップ Eg 内の範囲で変化する。バンドギャップエネル ギーは、総エネルギーを用いて

 $E_g = E_{CBM}^{Perfect} - E_{VBM}^{Perfect}$ = { E_T (perfect : -1) - E_T (perfect : 0)} - { E_T (perfect : 0) - E_T (perfect : +1)}

と表される。この式から得られたバンドギャップ E_g は 1.89eV であり、実験値 3.2eV との差 ΔE_g は 1.31eV となった。この E_g は空孔形成エネルギーに影響を与えることが知られており、SrTiO3では、CBM に近い欠陥準位を持つ酸素空孔の形成エネルギーに影響を及ぼす。そこで、得られた酸素空孔の形成エネルギーに $m \times \Delta E_g$ を加えることで補正した (m はバンドギャップ内の空孔準位に存在する電子数) [84]。

式に見られるように、空孔形成エネルギーを求めるには化学ポテンシャルを決定する必要がある。図 4.1 に Sr-Ti-O の三元系状態図を模式的に示す[85]。三元系である SrTiO3 では、化学ポテンシャルは SrTiO3 と平衡する様々な相によって決定される。SrTiO3 が熱力学的に安定である Aから G までの頂点に囲まれた領域では 3 つの各構成原子が次式を満たす。

$$\mu_{Sr} + \mu_{Ti} + \mu_O = \mu_{SrTiO_3(bulk)}$$

また、A~G の各点では各平衡条件を満たすように、化学ポテンシャルが決定される。例えば、 点 A においては、次に式も同時に満たす。

 $\mu_{Sr} = \mu_{SrO(bulk)} - \frac{1}{2} \mu_{O_2(bulk)} \quad \mu_O = \frac{1}{2} \mu_{O_2(bulk)}$

表 4.1 にその他の点での化学ポテンシャルを示す。これらの式から各点での化学ポテンシャルを 求めるために、Sr、Ti、SrO、TiO、TiO2、Ti2O3バルクの全エネルギーを求めた。 式およびこれらの化学ポテンシャルにも続いて各点での各空孔の形成エネルギーを導出した。

4.1.2 計算結果および考察

図 4.2 に酸化条件下における各空孔の形成エネルギーをフェルミエネルギーに対してプロット したグラフを示す。各空孔の形成エネルギーはフェルミエネルギーに応じて変化しているのが認 められる。カチオン空孔の形成エネルギーに着目すると、フェルミエネルギーに対して負の傾き を有しており、価電子帯近傍では形成エネルギーは高く、伝導帯近傍では形成エネルギーは低い のが認められる。さらに、価電子帯近傍からバンドギャップ中央付近の領域では Sr 空孔の形成エ ネルギーが Ti 空孔の形成エネルギーに比べ小さいのに対し、伝導帯近傍では Ti 空孔の形成エネ ルギーが Sr 空孔の形成エネルギーに比べ小さいのが認められる。次に計算結果を基に実験で得ら れた表面近傍領域での組成変化を考察する。

無添加試料ではフェルミエネルギーはバンドギャップの中央付近に位置し、Sr 空孔の形成エネ ルギーは Ti 空孔の形成エネルギーに比べ小さく、Sr 空孔はより形成しやすい空孔種であると考 えられる。従って、表面近傍の領域では多くの Sr 空孔が導入され、図 3.22 に示されるような組 成変化が生じていると考えられる。これに対し、Nb が添加された試料ではフェルミエネルギーは 伝導帯近傍に位置し、Ti 空孔の形成エネルギーが Sr 空孔の形成エネルギーに比べ小さく、より 形成しやすい空孔種は Ti 空孔であると考えられる。図 3.26(a)に示される最表面での Sr/Ti 比の増 加は Ti 空孔の導入に起因するものであると考えられる。Fe 添加の試料ではフェルミエネルギー は価電子帯近傍に位置し、Sr および Ti 空孔の形成エネルギーは高く、空孔が形成されにくいた め、表面領域への空孔の導入が抑制されたと考えられる。

図 4.3 にフェルミエネルギーが価電子帯近傍(ε_F =0.10)、バンドギャップ中央(ε_F =1.60)、伝 導帯近傍(ε_F =3.20)に位置する場合の、各空孔の形成エネルギーと酸素分圧の関係をプロットし たグラフを示す。横軸は酸素の化学ポテンシャルであり、縦軸は空孔の形成エネルギーである。 カチオン空孔の形成エネルギーは、酸素分圧の減少に対して上昇するのが認められる。また、フ ェルミエネルギーが価電子帯近傍(ε_F =0.10)、バンドギャップ中央(ε_F =1.60)に位置する場合、 酸素分圧にかかわらず Sr 空孔の形成エネルギーは Ti 空孔の形成エネルギーに比べ小さく、支配 的な空孔種は Sr 空孔であると考えられる。一方で、フェルミエネルギーが伝導帯近傍(ε_F =3.20) に位置する場合、酸素分圧の減少に伴い Sr と Ti の空孔形成エネルギーが近転するのが認められ る。次に、酸素分圧による組成変化の違いについて計算結果をもとに考察する。無添加および Fe 添加の試料では酸素分圧にかかわらず形成されやすいカチオン空孔は Sr 空孔であるが、酸素分圧 の減少に伴い Sr 空孔の形成エネルギーは上昇するため、酸化条件で熱処理を施した試料に比べ空 孔の導入が抑制されたと考えられる。一方で Nb が添加された試料では、酸素分圧の減少に伴い、 Sr と Ti 空孔の形成エネルギーの差は縮まり Sr/Ti 比に変化が生じなかったと考えられる。

図 4.3:酸素の化学ポテンシャルを関数とした時の空孔形成エネルギー

4.2 結論

- ・ プランビュー観察用試料を作成し、HRTEM、HAADF・STEM 法を用いて SrTiO3 単結晶(100) 表面上のステップーテラス構造を観察した。ステップのエッジは[010]、[001]方向に観察された。
- ・ 熱処理後の TEM 試料の膜端を観察した。膜端の端面には安定な{100}面だけでなく準安定な {110}面で構成されていることが明らかとなった。このことから、短い熱処理ではステップの エッジ面が{110}面で構成されている可能性があることが示唆された。
- クロスセクション観察用試料を作成し、熱処理後の SrTiO₃ 単結晶(100)表面および表面以下 数原子層の領域の原子構造の観察、および組成分析を行った。HRTEM、HAADF-STEM を 用いた観察では、過去に報告されているような第2相の形成は認められなかった。EDS、 EELS を用いた組成分析の結果、表面近傍の領域では組成がバルク領域に比べ変化すること が明らかとなった。
- 熱処理雰囲気および添加物が表面近傍の領域の組成変化に与える影響を調査した。無添加試料では表面近傍には多くのSr空孔が導入されたが、Fe添加の試料ではSr空孔の導入が抑制された。このような挙動は、ドーパントを添加することでフェルミエネルギーが変化したことにより、SrTiO3中の空孔の形成エネルギーが変化したことに起因すると考えられる。従って、少量の添加物を加えることで、表面近傍の領域の組成変化を制御できる可能性が示された。

参考文献

- [1] M.Kawasaki, Jianping Gong, Masashi Nantoh, Tetsuya Hasegawa, Koichi Kitazawa, Masao KUmagai, Kiyoto Hirai, Kenichi Horiguchi, Mamoru Yoshimoto, and Hideomi Koinuma, Jpn. J. Appl. Phys., 32, 1612 (1993)
- [2] H.Kuwahara, Science, 272, 80, (1996)
- [3] R. von Helmolt, J. Wecher, B. Holzapfel, L. Schultz, and K. Samwer, *Phys. Rev. Lett.*, 71, 2331, (1993)
- [4] F. Sanchez, G. Herranz, and J. Fontcuberta, *Phys. Rev. B*, 73 073401, (2006)
- [5] D. Fong, *Science*, **304**, 1650, (2004)
- [6] 日本科学学会編.化学創設ペロブスカイト関連化合物.学会出版センター (1997)
- [7] D. de Lingny and P. Richet, Phys. Rev. B, 53, 3013, (1996)
- [8] M. Cardona, Phys. Rev. B, 16, 1138, (1977)
- [9] G. Shirane, H. Danner, A. Pavlovic and R. Pepinsky, *Phys. Rev.*, **97**, 672, (1954)

[10] G. Shirane, R. Pepinsky and B. c. Frazer, *Acta. Crstalllogr.*, 9, 131, (1956)

- [11] G.Shirane, R. Pepinsky and B. c. Frazer, Phys. Rev., 97, 1179, (1955)
- [12] W. J. Merz, *Phys. Rev.*, **91**, 513, (1953)
- [13] W. J. Merz, *Phys. Rev.*, 76, 1221, (1949)
- [14] C. E. Vallet, C. S. Prouteau, R. Feenstra, J. F. Hamet, D. T. Verebelyi and D. K. Christen, *Surf. Interface Anal.*, 29, 221, (2000)
- [15] X. Z. Liu, S. M. He, D. H. Li, Q. F. Lu, Z. H. Wang, and Y. R. Li, J. Mater. Sci. 40,5139, (2005)
- [16] J. C. Jiang, W. Tian, X. Pan, Q. Gan, and C. B. Eom, Mater. Sci. Eng. B56, 152, (1998)
- [17] J. Matthijn Dekkers, Guus Rijnders, Sybolt Harkema, Henk Jan H. Smilde, Hans Hilgenkamp, Horst Rogalla, and Dave H. A. Blank, *Appl. Phys. Lett.*, 83, 5199, (2003)
- [18] L. F. Ful, N. D. Browning, W. Ramadan, S. B. Ogale, D. C. Kundaliya and T. Venkatesan, *J. Phys. D*, 40, 187, (2007)
- [19] J. Schubert, M. Siegert, M. Fardmanesh, W. Zander, M. ProÈmpers, Ch. Buchal, Judit Lisoni, C.H. Lei, *Appl. Sur. Sci.*, 168, 208, (2000)
- [20] M. Naito, H. Yamamoto, and H. Sato, Physica C, 305, 233, (1998)

[21] M. Yoshimoto, T. Maeda, K. Shimozono, and H. Koinuma, *Appl. Phys. Lett.*, **65**, 3197, (1994)

[22] O. Warschkow, M. Asta, N. Erdman, K. R. Poeppelmeier, D. E. Ellis, L.D. Marks Surf. Sci., 573, 4456, (2004)

[23] Y. Liang, and D. A. Bonnell, Surf. Sci., 310, 128, (1994)

[24] N. Erdman, O. Warschkow, M. Asta, K. R. Poeppelmeier, D. E. Ellis, and

L. D. Marks, J. Am. Chem. Soc., 125, 10050, (2003)

[25] G. Charlton, S. Brennan, C.A. Muryn, R. McGrath, D. Norman,

T.S. Turner, and G. Thornton, Surf. Sci., 457, L376, (2000)

[26] A. Ikeda, T. Nishimura, T. Morishita, and Y. Kido, *Surf. Sci.*, **443**, 520, (1999)

[27] R. Herger, P. R. Willmott, O. Bunk, C. M. Schleputz, and B. D. Patterson *Phys. Rev. Lett.* **98**, 076102, (2007)

[28] T. Matsumoto, H. Tanaka, T. Kawai, and S. Kawai, Surf. Sci., 278, L153, (1992)

[29] L. M. Liborio, C. G. Sanchez, A. T. Paxton, and M. W. Finnis *J. Phys. Condens., Matter* 17, L223, (2005)

[30] R. Sum, R. Liithi, H. P. Lang, and H.-J. Giintherodt, *Physica C*, 235, 621, (1994)

[31] J. Chrosch, and E. K. H. Salje J. Phys. Condens., Matter 10, 2817, (1998)
[32] J. Zegenhagen, T. Haage, and Q.D. Jiang, Appl. Phys. A, 67, 711, (1998)

[33] X. Torrelles, J. Zegenhagen, J. Rius, T. Gloege, L.X. Cao, W. Moritz, Surf. Sci., 598, 184, (2005)

[34] Y. Adachi, S. Kohiki, K. Wagatsuma, M. Oku, *Appl. Surf. Sci.*, 143, 272, (1999)

[35] T. Matsumoto, H. Tanaka, K. Kouguchi, T. Kawai, S. Kawai, Surf. Sci., 312, 21, (1994)

[36]日本表面学会編. 表面化学の基礎と応用. エヌ・ティー・エス(2004)

[37] G.Binning, H. Rohrer, Ch. Gerber, and E. Wibel, *Phys.Rev.Lett.*, **49**, 57, (1982)

[38] 日本表面学会編.ナノテクノロジーのための走査プローブ顕微鏡.丸善株 式会社(2002)

[39] Maki Kawai, Z.-Y. Liu, T. Hanada, M. Katayama, M. Aono, C.F. McConville, *Appl.Surf.Sci.*, 82/83, 487, (1994)

[40] M.Kawasaki, Science, 264, 1540, (1994)

[41] T. Ohnishi, K. Shibuya, M. Lippmaa, D. Kobayashi, H. Kumigashira, M.

Oshima, and H. Koinuma, *Appl.Phy.Lett.*, 85, 272, (2004)

[42] K.Iwahori, S. Watanbe, T. Komeda, M. Kawai, A. Saito, Y. Kuwahara, and M. Aono *Jpn.J.Appl.Phys.*, **38**, 3946 (1999)

[43] J. Fompeyrine, R. Berger, H. P. Lang, J. Perret, E. Ma chler, Ch. Gerber,

and J.-P. Locquet, Appl. Phy. Lett., 72, 1967, (2004)

[44] J. Padilla, and David Vanderbilt, Surface Science, 418, 64, (1998)

[45] E. Heifets, E.A. Kotomin, J. Maier, Surface Science, 462, 19, (2000)

[46] M.Naito, and H. Sato, Physca. C, 229, 1, (1994)

[47] M.Kawasaki, Appl.Surf.Sci., 107, 102, (1996)

[48] T.Nishimura, A. Ikeda, H. Namba, T. Morishita, and Y. Kido, *Surface Science*, 421, 273, (1999)

[49] G. Koster, G. Rijnders, D. H.A. Blank, H. Rogalla, *Physca.C*, 339, 215, (2000)

[50] P.J.Moller, S.A. Komolov, and E.F. Lazneva, *Surface Science*, **425**, 15, (1999)

[51] Jens E.T., Appl.Phy.Lett., 56, 1847, (1990)

[52] H.Tanaka, T. Matsumoto, T. Kawai, and S. Kawi, *Jpn.J.Appl.Phys.*, 32, 1405 (1993)

[53] B.Cord, R. Courths, Surface Science, 162, 35, (1985)

[54] G.Binning, H. Rohrer, and Ch. Gerber Phys. Rev. Lett., 50, 120, (1983)

[55] T.Kubo, and H. Nozoye, Phys. Rev. Lett., 86, 1801, (2001)

[56] T.Kubo, and H. Nozoye, Surface Science, 542, 177, (2003)

[57] S.Kimura, and M. Tsukada, Appl.Surf.Sci., 121/122, 195, (1997)

[58] D.-K. Seo, K. Perdue, J. Ren, and M.-H. Whangbo, *Surface Science*, 370, 245, (1997)

[59] N. Erdman, K. R. Poeppelmeier, M. Asta, O. Warschkow, D. E. Ellis, and L. D. Marks, *Nature*, **419**, 55, (2002)

[60] M.R.Castell, Surface Science, 505, 1, (2002)

[61] M.R.Castell, Surface Science, 516, 33, (2002)

[62] M. Lippmaa, M. Kawasaki, A. Ohtomo, T. Sato, M. Iwatsuki, and H. Koinuma, *Appl.Surf.Sci.*, 130, 582, (1998)

[63] F. Silly, D. T. Newell, and M. R. Castell, *Surface Science*, 600, L219, (2006)

[64] Y.Liang, J. B. Rohman, and D. A. Bonnell, J. Vac. Sci. Tec. nol. A, 12, 2276 (1994)

[65] Q.D.Jiang, and J. Zegenhagen, Surface Science, 425, 343, (1999)

[66] K. Szot, W. Speier, J. Herion, and Ch. Freiburg, *Appl.Phy.A.*, **64**, 55, (1997)

[67] K.Szot, and W. Speier, Phys. Rev. B, 60, 5909, (1999)

[68] K. Gomann, G. Borchardt, A. Gunhold, W. Maus-Friedrichs and

H. Baumann, Phys. Chem. Chem. Phys., 6, 3639, (2004)

[69] K. Gomann, G. Borchardt, M. Schulz, A. Gomann, W. Maus-Friedrichs,

B. Lesage, O. Kaitasov, S. H-Eifert, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 7, 2053, (2005)

[70] Y. Sugimoto, P. Pou, M. Abe, P. Jelinek, R. Pe'rez, S. Morita, and O. Custance, *Nature*, 446, 64, (2006)

[71] T. Mizoguchi, Y. Sato, J. P. Buban, K. Matsunaga, T. Yamamto, and Y. Ikuhara, Appl. Phys. Lett., 87, 241920, (2005)

[72] J. F. Schooley and W. R. Hosler, Phys. Rev. Lett., 12, 474, (1964)

[73] J. Fleig, S. Rodewald, and J. Maier, J. Appl. Phys., 87, 2372, (2000)

[74] K. Hayashi, T. Yamamoto, Y. Ikuhara, and T. Sakuma, J. Am. Ceram. Soc., 83, 2684, (2000)

[75] J. Crawford, and P. Jacobs, J. Solid State Chem., 144, 423, (1999)

[76] M. J. Akhtar, Z. Akhtar, R. A. Jackson, and C. R. A. Catlow, J. Am. Ceram. Soc., 78, 421, (1995)

[77] U. Balachandran, and N. G. Eror, J. Solid State Chem., 39, 351, (1981)

[78] N. D. Browning, H. O. Moltaji, and J. P. Buban. Phys. Rev. B, 58, 13, (1998)

[79] R. F. Kliea, and N. D. Browning, Appl. Phys. Lett., 77, 23, (2000)

[80] M. Kim, G. Duscher, N. D. Browning, K. Sohlberg, S. T. Pantelides, and S. J. Pennycook, *Phys. Rev. Lett.*, 86, 4056, (2001)

[81] T. Mattila, and A. Zunger, Phys. Rev. B., 58, 1376, (1998)

[82] S. Poykko, M. J. Puska, and R. M. Nieminen, *Phys. Rev. B.*, 53, 3813, (1996)

[83] D. B. Laks, C. G. Van de Walle, G. F. Neumark, P. E. Blochl, and S. T. Pantelides, *Phys. Rev. B.*, 45, 10965, (1992)

[84] S. B. Zhang, S. G. We, A. Zunger, and H. Katayama, *Phys. Rev. B.*, 57, 9642, (1998)

[85] T. Tanaka, K. Matsunaga, Y. Ikuhara, and T. Yamamoto, *Phys. Rev. B.*, 68, 205213, (2003)

謝辞

本研究の遂行ならびに本論文作成にあたり必要な多くの知識および実験方法などを終始 丁寧にご指導して頂いただけでなく、本研究を遂行するのに十分な環境と設備を私に与え て下さいました山本剛久准教授に心より感謝申し上げます。不勉強な私に、学部のころよ り丁寧なご指導をしていただいたこと、本当に感謝しております。研究室で学んだことを 活かし、社会に貢献できる人間になれるよう、さらに精進していきたいと思います。今後、 さらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

幾原雄一教授には、ミーティングや葉山ゼミ、学会を通して多くのご助言を賜りました。 また、研究に関することだけでなく、進路や就職活動で悩んだ際に、様々なご助言を賜り ました。どれも、心温かい内容であり、心の迷いを払拭するきっかけとなりました。深く お礼申し上げます。今後ますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

溝口照康助教には、理論計算や EELS の解析を行うにあたって、丁寧なご指導をして頂 きました。お忙しい中、私の基礎的な質問にも丁寧に答えて頂いただけでなく、私の研究 について数多くのご助言を賜りました。心から感謝申し上げます。

柴田直哉助教には、たくさんの激励の言葉を頂きました。特に本論文の作成中に賜りま したお言葉は、私の心に響き、論文作成の原動力となりました。心より感謝申し上げます。

大西剛助教には、ディスカッションを通して、鋭いご意見を賜りました。研究を進める 上で重要な指針となりました。心よりお礼申し上げます。

本研究に関する適切なご助言および実験に関する多くのご指導を賜りました崔博士に心 よりお礼申し上げます。頂いたご助言は私の研究の核心に触れるものばかりでした。短い 間でしたが、たくさんのご指導を頂き、心より感謝しております。今後のご活躍をお祈り 申し上げます。

同室の李先輩には、研究だけでなく日々の生活まで大変お世話になりました。たくさん のディスカッションをして頂いたおかげで、私の研究に対する理解がさらに深まりました。 深く感謝申し上げます。

秘書の荻田さんには、研究室生活を送る上で様々なサポートをしていただきました。心 より感謝申し上げます。

研究室の先輩・同期・後輩の学生の皆様には大変お世話になりました。皆様のおかげで、 研究室生活はとても楽しいものであったと思います。ありがとうございました。

最後に、私の大学生活を支えてくださいました両親に感謝申し上げます。

平成 20 年 7 月吉日

川瀬 瑛樹